

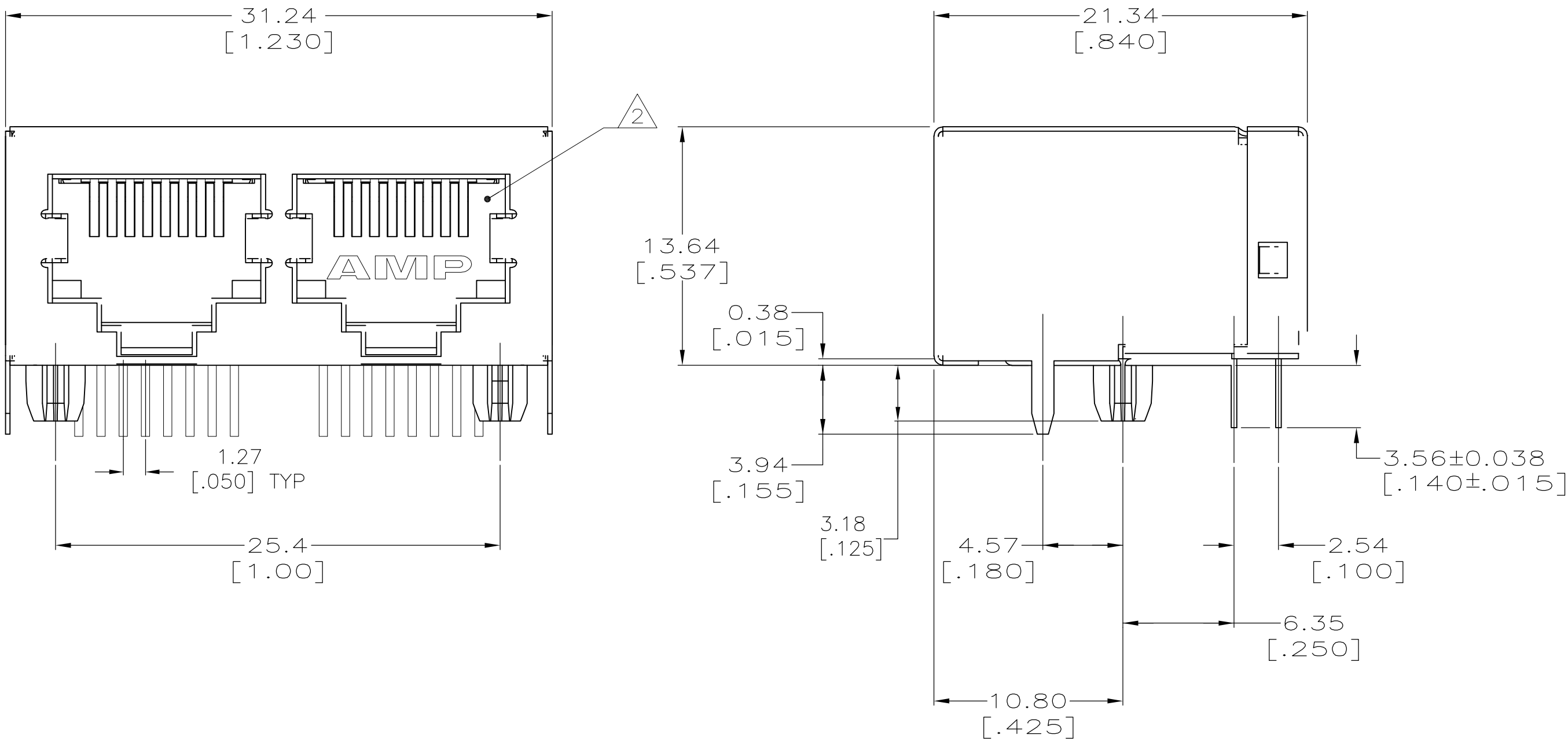
LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
AA	00		D1	REVISED PER ECO-11-005033	26MAR11	RK	HMR

D

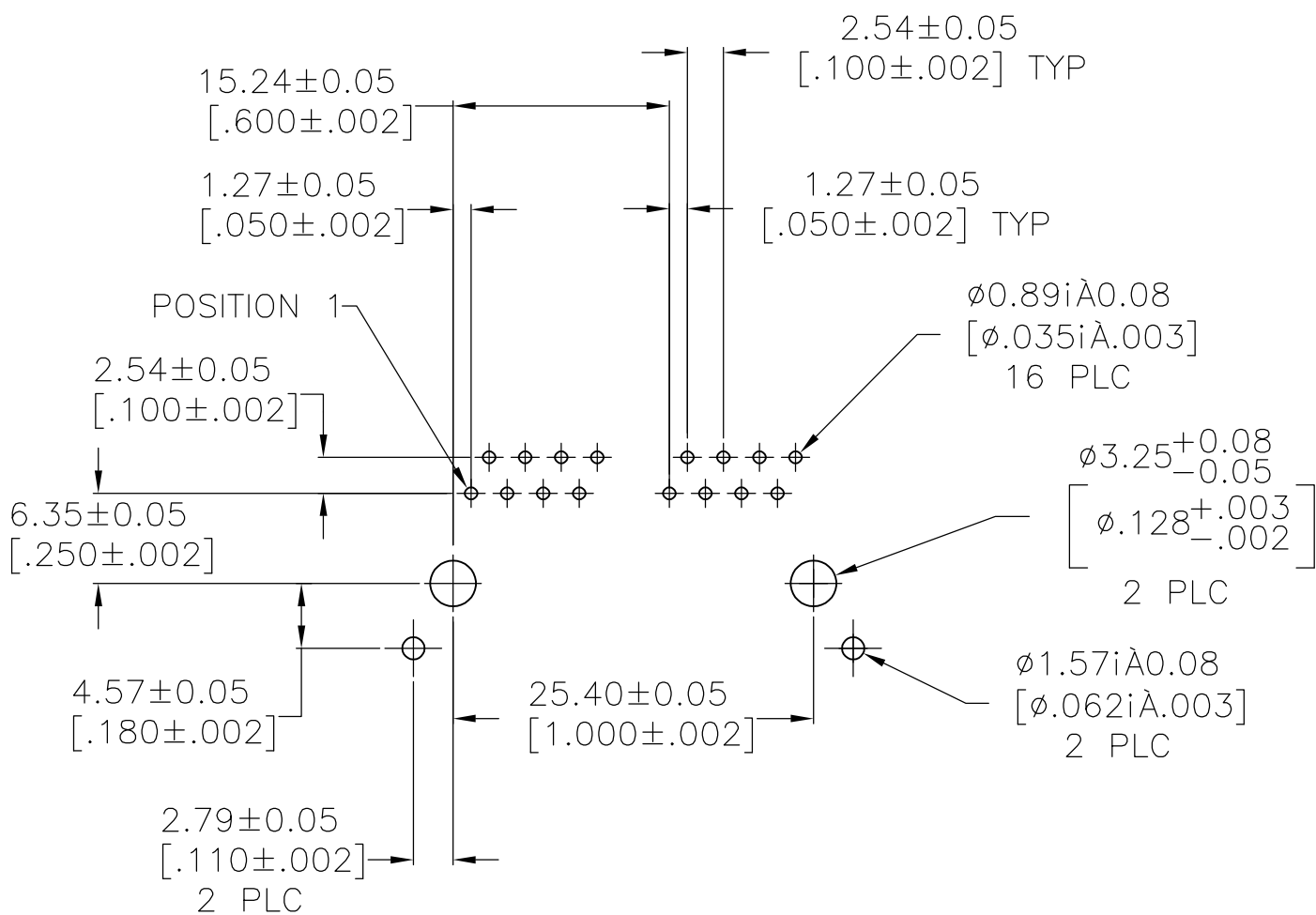
C

B

A



- 1 MATERIAL:
HOUSING – NYLON, COLOR: BLACK, UL 94V-0.
OVERMOLDED TERMINAL ARRAY – PBT, BROWN.
TERMINAL – 0.33[.013] THICK PHOS-BRONZE PLATED WITH 1.27µm[.000050] THICK HARD GOLD IN LOCALIZED GOLD PLATE AREA AND 3.81µm[.000150] THICK MATTE TIN IN SOLDER AREA OVER 1.27µm[.000050] THICK NICKEL UNDERPLATE.
SHIELDS – 0.25 [.010] THICK COPPER ALLOY PLATED WITH 1.27 µm [.000050] MINMUM NICKEL AND 2.03 µm [.000080] MINIMUM HOT TIN DIP ON PCB GROUND TABS.
- 2 JACK CAVITY CONFORMS TO FCC RULES AND REGULATIONS PART 68, SUBPART F.
- 3 MATERIAL:
HOUSING – NYLON, COLOR: BLACK, UL 94V-0.
OVERMOLDED TERMINAL ARRAY – HTN.
TERMINAL – 0.33[.013] THICK PHOS-BRONZE PLATED WITH 1.27µm[.000050] THICK HARD GOLD IN LOCALIZED GOLD PLATE AREA AND 3.81 µm [.000080] MINIMUM HOT TIN DIP IN SOLDER AREA OVER 1.27 µm [.000050] THICK NICKEL UNDERPLATE.
SHIELDS – 0.25 [.010] THICK COPPER ALLOY PLATED WITH 1.27 µm [.000050] MINMUM NICKEL AND 2.03 µm [.000080] MINIMUM HOT TIN DIP ON PCB GROUND TABS.



3	5406443-2
1	5406443-1
MATERIAL	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN DL DRUMMOND/L.A.MAYER CHK J.WESTMAN APVD S.FLICKINGER PRODUCT SPEC 108-1163-2 APPLICATION SPEC 114-2048 WEIGHT - CUSTOMER DRAWING	10MAY2005 10MAY2005 10MAY2005	TE Connectivity			
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± 0.25[.01] 3 PLC ± 0.13[.005] 4 PLC ± - ANGLES ± - FINISH	NAME MODULAR JACK ASSEMBLY, 2 PORT,8 POSITION,CATEGORY 5, STD PIN OUT,RIGHT ANGLE,SHIELDED				
MATERIAL SEE NOTE 1		SEE NOTE 1		SIZE A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO 5406443	RESTRICTED TO -
				SCALE 4:1	SHEET 1 of 1	REV D1	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9